

CARTA DE INVITACIÓN A LICITACIÓN PÚBLICA

Tegucigalpa, 10 de julio de 2025

Asunto: Invitación a Licitación Pública Nacional LPN-EHISA/SAN-16-2025 Reparación de Calle de Rodaje y Plataforma de Carga MHLM Fase I-2025.

Reciban un cordial saludo, deseándoles muchos éxitos en el desempeño de sus labores.

La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios S.A. (SAN-EHISA) tiene el agrado de invitarle, en representación propia o de su organización, a presentar una oferta para la **Licitación Pública Nacional LPN-EHISA/SAN-16-2025 Reparación de Calle de Rodaje y Plataforma de Carga MHLM Fase I-2025.**

Este proceso de licitación está abierto a todas las empresas hondureñas y extranjeras que demuestren interés en participar y cumplan con los requisitos establecidos. Los Términos de Referencia, que incluyen las especificaciones técnicas del proyecto y los detalles del proceso de contratación, están disponibles en nuestro portal web: www.san.hn.

Los interesados deberán asistir a una **visita técnica obligatoria el 15 de julio a las 2:00 p.m. en las instalaciones del Aeropuerto Ramon Villeda Morales, punto de reunión Lobby-Cajeros Automáticos.** Para tener acceso a zonas restringidas deben enviar imagen del DNI de ambos lados del personal que asistirá, a más tardar 14 de julio a las 2:00 p.m. al correo electrónico gerencia.adquisiciones@ehisa.hn con copia a delmy.meza@ehisa.hn.

La **entrega de ofertas es el 31 de julio de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.**, en las oficinas administrativas de SAN-EHISA, ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa, Paso Los Próceres, Edificio A, Quinto Piso, frente a Hotel Hyatt Place.


Claudia Ramírez
Sub-Gerente de Adquisiciones
SAN/ EHISA, S.A.